

財團法人資訊工業策進會 函

地址：106台北市和平東路二段106號11樓

承辦人：李懿修

電 話：(06)3032260#105

電子信箱：ryanyhlee@iii.org.tw

受文者：國立臺灣科技大學

發文日期：中華民國115年02月23日

發文字號：資慧字第1150000261號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：活動DM主視覺 (1150000261A33_ATTACH1.png)

主旨：本會受AIT美國在台協會委託，於中華民國115年3月11日

(三) 合作辦理「創新未來：美台日聯盟半導體技術突破」線上論壇，敬請貴校協助公告周知並鼓勵師生踴躍報名參與，請查照。

說明：

一、本會受AIT美國在台協會委託，合作辦理「美臺日半導體」系列論壇，以臺灣與日本的青年及職涯初期產業人士為主要對象，將邀集半導體產業專家與學術合作夥伴共同分享全球半導體政策及產業趨勢，冀藉此加速AI半導體創新知識傳承。

二、活動資訊：

(一)活動名稱：「創新未來：美台日聯盟半導體技術突破 (Innovating Tomorrow: Breakthroughs in Semiconductor Technology Across the U.S.-Taiwan-Japan Alliance)」。

(二)活動時間：中華民國115年3月11日(三)下午13:30~15:00。

總收文 115.02.24



1150002200

(三)活動地點：線上活動。

(四)報名時限：自即日起至115年3月6日(五)止。

(五)報名網址：<https://ievents.iii.org.tw/EventS.aspx?t=0&id=3111>。

(六)語言：全程英語講授。

(七)備註：115年將辦理三場次「美臺日半導體」系列論壇，完整參與三場次者，可獲得AIT美國在台協會官方認證之電子參與證明。

三、敬請協助公告並鼓勵貴校師生踴躍報名參加，如有活動相關問題請洽本案活動聯絡人：資策會AI院李先生，電話：(06) 3032260#105，Email：ryanyhlee@iii.org.tw。

正本：國立臺灣科技大學

副本：

